

ご確認日	ご確認印	承認	審査	作成

御 打 合 議 事 録 (第 3 回)				
御 納 先	高エネルギー加速器研究機構 殿 (KEK殿)			
請 負 者	(株)日立テクノロジーアンドサービス (日立TS)			
件 名	DR輸送路電磁石設置 一式			
打 合 日 時	平成26年6月25日(水) 13:30~14:30			
打 合 場 所	KEK殿 1号館談話室2			
出席者	顧 客	菊池様、多和田様、飯田様、三増様、原田様、植田様、池田様		
	請 負 者	日立TS：小林、山下 山九プラントテクノ(株) (SPT)：中尾、細谷		
配布先	KEK殿×各1、日立TS×1、SPT×1			
議 題	本 文	担 当	期 限	
(主旨)	施工に係る諸事項の確認を行った。			
(資料)	日立TS ①打合覚書 (SPT作成2014年6月23日版)			
(議事)	1 資料①の再確認			
	(1) 資材等の保管場所：下記要領でご案内頂ける。	KEK殿		
	飯田様分：7/1(火)13:30、原田様分：別途ご連絡頂ける。	飯田様、原田様		
	(2) 溶接機用電源(3相AC200V)：電源棟内のブレーカを選定し、三増様に申し出ること(ブレーカON時は施設殿の御立会い要)	日立TS		
	(3) 天井クレーンの使用：日立TS手続き中(書類完了で即使用可) 搬入口からの初搬入時はKEK殿の講習を受講のこと。	日立TS		
	(4) LINAC側への立入：停電情報(日程表等)をご支給頂ける。	KEK殿		
	(5) 施工用配線表と不明機器リストの確認：菊池様確認中	菊池様		
	(6) 配線ラックの使用回路の区分け：施工側で任意に決めてよい。			
	(7) 新設配線ラックの図面：電源盤の配置を含めご承認頂ける。	KEK殿		7/4
	(8) 電源棟内への資材等仮置の可否：可(指示有れば移動のこと)			
	(9) 電源棟内の車両入場部、資材等仮置場所の養生実施の可否：可(指示有れば移動のこと)			
	(10) 未発注電源盤の高さ：現在寸法の分っている物(2.16m)以下			
	(11) SI、KI電源盤等の外形図とケーブル取合い箇所の分る資料のご支給： 今年度製作のため、図面の近日中の支給は難しい。 →ケーブルラックの計画を提出後、 可否をご判断 頂ける。	日立TS、KEK殿		
	2 その他			
	(1) お盆は電源棟の電子錠が日中「開」。盗難対策を施すこと。	日立TS		
	(2) 着工予定：配線；7/7(月)、据付；7/14(月) →7/4(金)分から定例会議出席(全体工程表、3週間工程表持参)	日立TS		
	(3) ビームラインと電磁石位置のケガキ(KEK殿実施)は7/18までに完了し、前項据付の着工に支障無い。			
	(4) 電磁石アンカー位置ケガキ用テンプレート ・B電磁石用製作のための資料はご支給頂ける。 ・BT-Q電磁石用は三増様よりご貸与頂ける。	飯田様 三増様		6/30
	(5) 対象電磁石のうちエキスパンションジョイント(Exp. J)を跨ぐものが1台、配管用ピットを跨ぐものが1台ある模様(要確認) →Exp. J部の特殊架台は日立TSが検討すること。	日立TS		
	(6) 高さ基準点の高さが公称値と異なる模様 →確認測量を7月に日立TSが実施すること(期日は別途調整) →確認測量の結果次第では、鉄板による嵩上げが必要となる。 →嵩上げ鉄板とExp. J部特殊架台分の費用追加を申し入れたが結論には至らず保留とした(仕様外の疑義につき別途協議)	日立TS		
	(7) 配線用「 圧縮端子 」の支給期限：配線表提出後、別途協議する。			
	(8) LINACの7月停止後の管理区域の運用は確定後、ご指示頂ける。	KEK殿		
	(9) KEK殿の物品を破損させた場合は必ず申し出ること。	日立TS		
	3 次回御打合せ ・日時：平成26年7月4日(金) 9:30 ・場所：KEKBコントロール棟会議室 ※以降、定例会議を御打合せの場とする。			
	以上			